

Thermaltronics K75BV007. Lötspitze abgeschrägt 45° 0,7mm (0,028"), Micro Fine

Artikel-Nr. WL37617 **Hersteller** Thermaltronics**Hersteller-Nr.** K75BV007

Lötspitze abgeschrägt 45° 0,7mm (0,028"), Micro Fine

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität **Originalprodukt**Artikelzustand **Neu**Gewicht **0.1 kg**

Solder Paste Connector Stainless Steel Shaft Lead-Free Tip



BESCHREIBUNG

- Spitzenserie K
- passend für Handstücke SHP-K und SHP-KM
- Für: TMT-2000S-K, TMT-2000PS, PS900 w/SHP-K, MFR-PS1100/MFR-PS2200 w/SHP-KM
- RoHS konform / bleifrei

Produktdetails

Artikel-Nr.	WL37617
Modell	K75BV007
Hersteller	THERMALTRONICS
Hersteller-Artikel-Nr.	K75BV007
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	117 mm x 33 mm x 13 mm
Abmessungen mit Verpackung in Zoll (LxBxH)	4,6 in x 1,3 in x 0,5 in
Verkaufseinheit	Stück
Produktserie	K-Lötspitzenserie, 350°C - 398°C
Temperaturbereich °C	350-398 °C
Lötspitze oder Entlötspitze	Lötspitze
Spitzenlänge	13 mm
Spitzenlänge in Zoll	0,51 in
Spitzenbreite	0,7 mm
Spitzenbreite in Zoll	0,03 in
Spitzenform	Micro Fine

Spitzenausrichtung
passendes Handstück

abgeschrägt
SHP-K, SHP-KM